



La pâte décapante sans acide borique pour brasure CuPh Ag Réf. GEGFA-200 est destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz. Le rôle de cette pâte décapante 100D est, avant tout, de pouvoir dissoudre les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à joindre, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation. L'utilisation d'un flux décapant est donc vivement recommandée pour les installations de gaz combustible, les interventions sur raccords cuivre/laiton et, HORS ATG, la plomberie-sanitaire, les travaux dans l'industrie des moteurs électriques et le travail sur la climatisation et l'air conditionné. Notez que ce produit est prêt à l'emploi et conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz. Il est ainsi certifié ATG.

Assemblage : Laiton / Cuivre & Alliages cuivreux et hors ATG Aciers / Inox / Nickel & Alliages de nickel



GHS08

Code	Cond.
------	-------

841661	Boîte de 200g
--------	---------------